

关于参展“SEMICON Japan 2024”的通知

日星产业株式会社将参展于 2024 年 12 月 11 日（周三）至 13 日（周五）在东京国际展览中心（Tokyo Big Sight）举办的“SEMICON Japan 2024（2024 日本半导体展）”。

届时将展示本公司经销的最新技术以及各种半导体相关产品。

诚挚期待大家的莅临参观！

1. 会期	2024 年 12 月 11 日（周三）～13 日（周五） 10:00～17:00
2. 会场	东京国际展示场 东展厅（东京都江东区） 点击这里了解前往会场的交通
3. 展位编号	5912
4. 官方网站	https://www.semiconjapan.org/jp
5. 入场方法	请事先在官方网站 注册登记



如需进一步洽询，敬请通过以下方式与本公司联系

日星产业株式会社 总务部
 东京都中央区日本桥本町一丁目 10 番 5 号
 TEL: 03-3241-2548
 E-mail: kouhou@nisseicorp.co.jp